

マイクロウェーブ展 2017 展示会のご案内

会期:2017年11月29日(水)~12月1日(金)

【ブース番号: 展示ホールD E-01】

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度は弊社では「マイクロウェーブ展 2017」に出展する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。展示予定装置は下記の通りです。

マイクロウェーブ展 2017 展示予定装置・テクノロジー

1. 日本国内で 2000 台以上の販売実績。迅速な試作基板加工を卓上型サイズの装置で実現
「LPKF ProtoMat S63」
2. UV レーザーによる高速・非接触で多彩なアプリケーションに加工が可能なレーザー基板加工機「LPKF ProtoLaser U3」
(加工サンプル展示・テクノロジーご案内)

New!

「LPKF ProtoLaser U3」の後継機種として「LPKF ProtoLaser U4」が出ました!

「LPKF ProtoLaser U4」は前モデルの実績を踏襲し、さらなるアプリケーションの広がりに対応した最新機種です。

3. 従来の PCB・FPC ではできなかった 3 次元回路(=MID)について、採用メリット(小型化・基板レス・部品点数削減等)をご案内
「LPKF-LDS®工法」(加工サンプル展示・テクノロジーご案内)

展示会でのご面談のご希望の方は下記に必要事項をご記入の上、FAX またはメールにてご返信いただきますようお願い申し上げます。

敬具

LPKF Laser & Electronics 株式会社

【マーケティング担当: 高橋寛規】

【Tel: 047-432-5100】

【<http://jp.lpkf.com>】

=====アポイントメントシート=====

【返信先 FAX: 047-432-5104】 【返信先 E-mail: hiroki.takahashi@lpkf.com】

必要事項をご記入の上、FAX またはメールにてご返信ください。

御社名:

お名前:

部署・役職:

E-mail:

ご来場予定日時: 2017年11月29日(水)・30日(木)・12月1日(金) _____ 時頃希望

※11月29日・11月30日は10時~17時30分まで、12月1日は10時~17時まで開催しております。

ご興味のある製品などまた現状抱えている課題などございましたら下記にてご記入ください。

[_____]